PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-110476

(43) Date of publication of application: 28.05.1986

(51)Int.CI.

H01L 33/00

(21)Application number : **59-231902**

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

02.11.1984

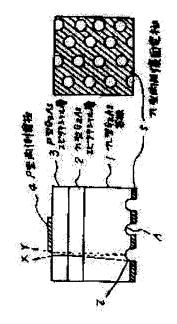
(72)Inventor: YANAGIHARA NOBUYUKI

(54) INFRARED LIGHT EMITTING DIODE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a GaAs infrared LED having high emitting light output suppressed in the contacting resistance between a back surface electrode and a conductive adhesive without increasing the quality of light due to the internal absorption of light components discharged externally through the internal reflection by forming a netlike structure in a back surface electrode shape, and etching the crystal surface except the electrodes in irregular or porous shape.

CONSTITUTION: The back surface electrode structure of an infrared LED is equipotential over the entire back surface if a conductive adhesive and a back surface electrode 5 are slightly contacted without decreasing the back surface reflectivity with the netlike electrode 5



having connection with the entire surface to reduce the contacting resistance. Further, the portion that GaAs crystal 1 except the electrode 5 of the back surface is exposed is perforated with an etchant, or treated to form irregular state, thereby increasing the reflection in a random direction except the vertical direction in the reflection on the surface A to increase the producing efficiency from the side. Thus, low contacting resistance and high emitting light output can be obtained as a whole.

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

❸日本盟特許庁(JP)

①特許出版公開

0公開特許公報(A)

昭61-110476

@Int.Cl.

当别記号

广内整理香号

❷公開 昭和61年(1986)5月28日

H 01 L 33/00

6819-5F

李査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

の発明の名称 赤外発光ダイオード

②特 票 昭59-231902

金出 職 昭59(1984)11月2日

@発明者 柳原 伴行

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

⑪出 顧 人 日本電気株式会社 東京都總区芝5丁目33番1号

②代理人 弁理士内原 晋

男 編 帯

1. 発明の名称 赤外発光ダイオード

2 条件指求の報酬

GaAs 系統外発光がイオードにかいて、基準電 概形状が病質状構造を有し、かつ放電機等以外の 結晶面がエッテングされ凸面状態もしくは代状に セっていることを特象とする統外発光がイオード。

3. 発明の評価を説明

(業業上の利用分野)

本義明は発光ダイオード(LRD)に関し、とくにGaAs 系赤外LEDに関する。

(世来例の構成と問題点)

お外発光ダイオードは、テレビジョンセット等の家庭電化製品のリモートコントロール用システムの発光素及びホトカブラ、ホトインタラブタ用発光減として確広く用いられている。特にGaAs

(時帯板上に 8 製と p 薫のエピメヤジャル層を 8) 等両性不純物の及転を利用して形成した GsAs (8)) 赤外五番刀はその中心的単位を占めている。

GaAs 非外も足りは上記のようにエピチャシャル度長させた基板に所定の電腦を表裏面に構成した後、所定寸後に分離して構成される。(第2號(a) さらにGaAs (Si) しBDの場合、pa聚合のp機械で発光する為。外器に放出される光は。固示するように、認中Xで示すように直接外部出される光成分と、固中Yで示すように直接外部に及射し、外部に放出される光成分に大測される。GaAs 非外も足りは a 形の光板収係数が発光表表 9 4 0 a m 付近で1 ケット層よりも大成分と、低で一度及射されて外部に放出される光成分子を有効に取り出すことが、高い発光出力を得る上でに送った。との目的で、世景以下に述べる 2 項目について工夫し、効果を上げてまた。

GaA2 の a 倒電機としては一般にAuーGe、Au ーNi 等Au系電視が使用される為、裏面電視面状を使力小なくし、A 面での反射を有効に超さるせ るように、ドット電腦を採用していた。さらに、 A個からの反射光を調査より有効に取り出す為、 ポ子分離の方法にかいて切り込みをベレット単の 的半分に押さえ、その後ブレーキングにより構図 の 角部分の形状を不定形にして、質価各点での整 外角を見かけ上変動させ取り出し効率を向上させ ていた。(第2個例)

しかしながら、上記構造にかいては、ペレット をリードフレーム又はステムへダイポンディング する歌ペレット展面と導電性被激 満入るペースト との被似にかいて、ペレットの傾斜あるい。AS ペースト構成成分である維着のペレット要面への 接板状態により、装置全体に存在するドットで表 すべてに電流が成れるか否かが問題となり、ここれが が低級となり大電視がでの接触抵抗が大きくた。 が低級となり大電視がでの接触抵抗が大きてた。 対象として出力の低下につながつなた。さらたに、 増配からの光を有効に取り出す為の素子分離により、表面が状態様が個々に長なり、それを応 じて、ドット電弧の含まれる数にバラッキを生じ、

反射を増加させ、質面からの取り出し効率を増加させ、全体として低級取扱机、高発光出力が得られるところとなる。

(製品例の説明)

第1間(4)は、本発明化よる GaAs 源外 I B D の 実現例を示す新報道であり、基本的な構造は、第 2 図の従来のものと所じである。

しかしながら、高価電視無清にかいて、AuーGe、AuーNi、Auの順に金融高増を行った後、フェトエッナンダによりパチーニンダして網状電低(第1幅間)を形成する。さらにその類フェトレジスト膜をマスタとして使用し、複数系エッナンダを行なり。その後、レジスト膜散去、及びダイシングを行ない各集子を分割し、本発明によるGaAs 排外LEDが完成する。その結果、原方向電視Ip=50mA時の展方向電圧Vpは127 vから124 vへ低下し、さらに大電視Ip=400mA時のVpは179 vから155 vへ低下した。またIp=50mA時の発光出力は従来と同等

これも接触承託を大きくする要率となり、その確 米上配と同様に出力の低下となって表われていた。 【発明の目的)

本発明はGsAs 赤外 L B D の内部で発光した光 のうち、内部反射を破て外部へ収出される光成分 の内部板板による光の量を増加させることなく、 基面電影と導電性接着剤との間の接触抵抗を小さ く押さえた高発光出力 L B D を得る構造を提供す ることを目的とするものである。

【発明の構成】

本発明は、赤外LBDの裏面電医構造を、依小円がドット電医の各々分離された状態の集合体から、全国つながりをもった単状電優として、展題及射率を低下させることなく海電性装造類と展面電板とかわずかに接触していれば裏面全域にわたり等電位となり、接触抵抗を下げることができる。さらに裏面の横状電極以外のGaAを結晶が出ている多分を全角のエッテング液を使用し、穴をあけるもしくは、凸型状態に抵棄することにより、裏面での表対を垂直方向以外にランダムな方向への

てきる。

なか、以上の実施例は、GaAs 赤外LBDの場合について述べたが、GaAsAs 赤外LBDの場合 にも適用可能である。さらに上記の素子分類はディンソダを使用したが、スタライプ法についても 関機の効果が期待できる。

(発明の効果)

本発明によれば、GRAR 赤外LBDの基本構造ならびに基本製造工程に大幅な変更をもたらすことをく、GRAR 赤外LBDの発光出力を低下せしめることなく、単単性振着前と製御電電側の接触抵抗を下げ、結果として定電圧電動時に高発光出力化をはかることができる。さらに、業子関分離のダイツンダにかいて切り残し量を少なくした為、ブレーキンダ時にかこる不定形被緩がなくなり、参信向上にも効果がある。

4. 国語の簡単な説明

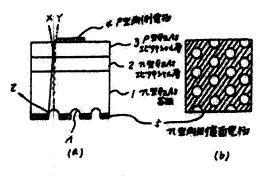
第1 際以本発明による GaAs お外発力ダイオー ドを示し、(a)は新額額、(時は要節電視の構造を示

特期昭61-110476(3)

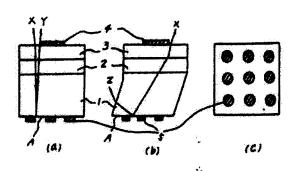
丁平田崎を示す。第2個は社会技術によるGaAs 条件発売ダイオードを示す。(山は世宗部状のLB D、(山は株状技術による改善例、(c)性(a)、(b)に共 通する技術技術による英書電信機構造を示す平面報 である。

代理人 分理士 内 薬





学! 图



¥ 2 Ø